



XM5N10L

用途

- ❖ 负载开关
- ❖ PWM 应用
- ❖ 消费品

APPLICATIONS

- ❖ Load Switch
- ❖ PWM Application
- ❖ Consumer goods

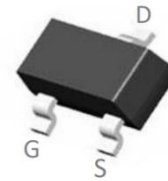
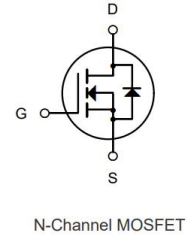
特点

- ❖ 高级沟槽技术
- ❖ 优异的导通电阻 (RDS(ON)) 和低门极电荷
- ❖ RoHS 产品
- ❖ 产品全部经过雪崩测试

FEATURES

- ❖ Advanced Trench Technology
- ❖ Excellent RDS(ON) and Low Qg
- ❖ RoHS product
- ❖ 100% avalanche tested

封装 Package



SOT-23

XM5N10L

主要参数

MAIN CHARACTERISTICS

Rdson-typ (@Vgs=10V)	Vdss	Id	Qg-typ
86mR	100V	5A	5nC

订货信息

ORDER MESSAGE

订 货 型 号 Order codes			包装方式 Package	包装数量 SPQ (Pcs)
印 记 Marking	封装形式 Package form	无卤素 Halogen Free		
XM5N10L	SOT-23	YES	编带	3000



绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (T_c=25°C)

参数名称 Parameter name	符号 Symbol	型号 XM5N10L	单位 Value
最高漏极—源极直流电压 Drain-Source Voltage	V _{DSS}	100	V
连续漏极电流 Drain Current-continuous	I _D T _c =25°C	5	A
	I _D T _c =70°C	3.8	
最大脉冲漏极电流 (注1) Drain Current - pulse (note 1)	I _{DM}	16	A
最高栅源电压 Gate-Source Voltage	V _{GSS}	±20	V
耗散功率 Power Dissipation	P _D T _c =25°C	8.2	W
最高结温及存储温度 Operating and Storage Temperature Range	T _J , T _{STG}	-55~+150	°C
最高焊接温度 Maximum welding temperature	T _L	280	°C

热特性 THERMAL CHARACTERISTIC

参数名称 Parameter name	符号 Symbol	型号 XM5N10L	单位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case	R _{th(j-c)}	65	°C/W
结到环境的热阻 Thermal Resistance, Junction to Ambient	R _{th(j-a)}	125	°C/W



关态特性 Off - Characteristics

参数名称 Parameter name	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最 大 Max	单位 Units
漏-源击穿电压 Drain-Source Voltage	BVDSS	ID=250 μA, VGS=0V	100	-	-	V
击穿电压温度特性 Breakdown Voltage Temperature Coefficient	$\Delta BV_{DSS} / \Delta T_J$	ID=250 μA, referenced to 25°C	-	0.03	-	V/°C
零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current	IDSS	VDS=100V, TC=25°C	-	-	1	uA
		VDS=100V, TC=125°C	-	-	5	
反向栅极体漏电流 Gate-body leakage current	IGSS	VDS=0V, VGS = ±20V	-	-	±100	nA

通态特性 On-Characteristics

阈值电压 Gate Threshold Voltage	VGS(th)	VDS = VGS, ID=250 μA	1.0	1.5	2.0	V
静态导通电阻 Static Drain-Source On-Resistance Static Drain-Source	RDS(ON)	VGS = 10V, ID=2A	75	86	104	mΩ
		VGS = 4.5V, ID=1.5A	100	125	160	

动态特性 Dynamic Characteristics

输入电容 Input capacitance	Ciss	VDS=15V, VGS = 0V, f=1.0MHZ	-	460	-	pF
输出电容 Output capacitance	Coss		-	15	-	pF
反向传输电容 Reverse transfer capacitance	Crss		-	12	-	pF



开关特性 Switching Characteristics

参数名称 Parameter name	符号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Units
延迟时间 Turn-On delay time	td(on)	VDD=10V, ID=2A, Vgs=10V, RG=3Ω (note 4, 5)	—	15	—	ns
上升时间 Turn-On rise time	tr		—	55	—	ns
延迟时间 Turn-Off delay time	td(off)		—	14	—	ns
下降时间 Turn-Off Fall time	tf		—	9	—	ns
栅极电荷总量 Total Gate Charge	Qg	VDS =50V , ID=2A VGS =10V (note 4, 5)	—	5	—	nC
栅—源电荷 Gate-Source charge	Qgs		—	1.5	—	nC
栅—漏电荷 Gate-Drain charge	Qgd		—	1.9	—	nC

漏—源二极管特性及最大额定值

Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings

正向最大连续电流 Maximum Continuous Drain -Source Diode Forward Current	I	IS	—	—	4	A
正向最大脉冲电流 Maximum Pulsed Drain-Source Diode Forward Current	I	ISM	—	—	16	A
正向压降 Drain-Source Diode Forward Voltage	VSD	VGS=0V, IS=2A	—	—	1.2	V
反向恢复时间 Reverse recovery time	trr	VGS=0V, IS=2A dIF/dt=10A/μs (note 4)	—	15	—	ns
反向恢复电荷 Reverse recovery charge	Qrr	VGS=0V, IS=2A dIF/dt=10A/μs (note 4)	—	2.6	—	nC

注释:

1: 脉冲宽度由最高结温限制

2: L=0.1mH, IAS=3A, VDD=15V, RG=3Ω, 起始结温 TJ=25°C

3: ISD ≤ 3A, di/dt ≤ 10A/μs, VDD ≤ BVDSS, 起始结温 TJ=25°C

4: 脉冲测试: 脉冲宽度 ≤ 300 μs, 占空比 ≤ 2%

5: 基本与工作温度无关。

Notes:

1: Pulse width limited by maximum junction temperature

2: L=0.1mH, IAS=3A, VDD=15V, RG=3Ω, Starting TJ=25°C

3: ISD ≤ 3A, di/dt ≤ 10A/μs, VDD ≤ BVDSS, Starting TJ=25°C

4: Pulse Test: Pulse Width ≤ 300 μs, Duty Cycle ≤ 2%

5: Essentially independent of operating temperature.



特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

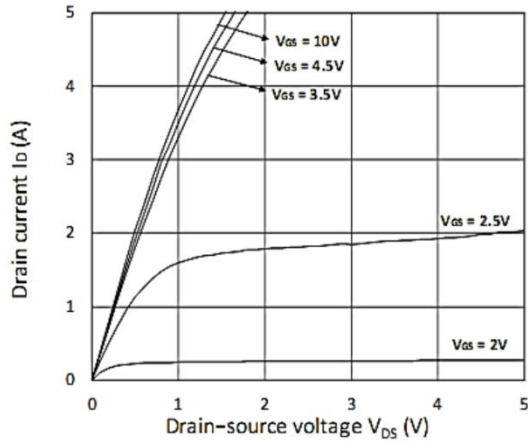


Figure 1: Output Characteristics

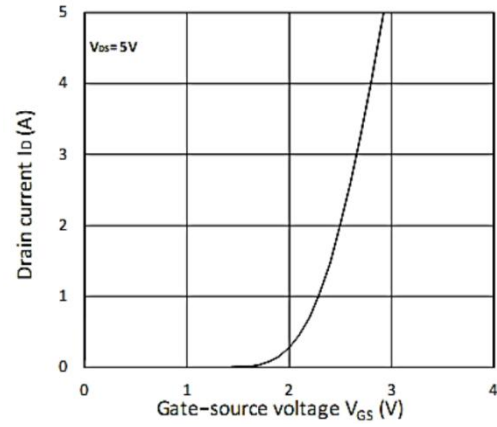


Figure 2: Typical Transfer Characteristics

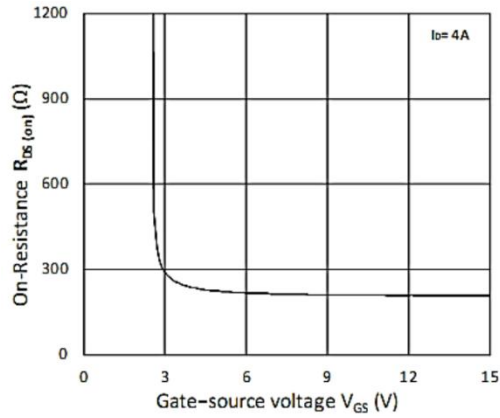


Figure 3: On-resistance vs. Drain Current

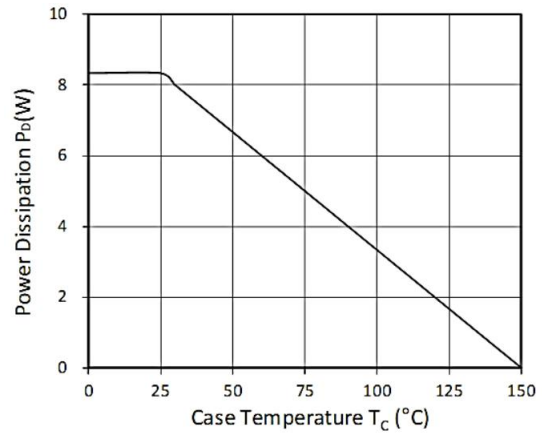


Figure 4: Power Dissipation

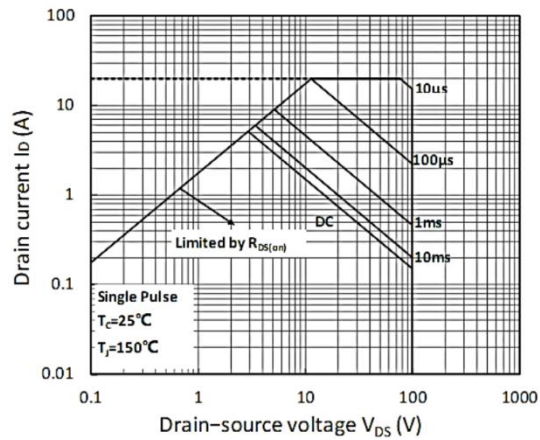
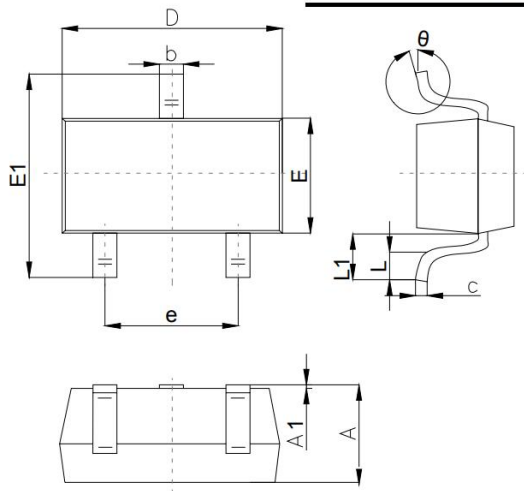


Figure 5. Safe Operating Area



SOT-23 Package Outline Dimensions



Symbol	Dimensions In Millimeters		
	Min	Typ	Max
A	0.90		1.40
A1	0.00		0.10
b	0.30		0.50
c	0.08		0.20
D	2.80	2.90	3.10
E	1.20		1.60
E1	2.25		2.80
e	1.80	1.90	2.00
L	0.10		0.50
L1	0.4		0.55
θ	0°		10°



版本更新 Version updates

版本号 Edition	时间 Date	更新记录



重要注意事项

1. 深圳市旭茂微电子有限公司保留说明书的更改权，恕不另行通知。客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。
2. 我司产品属于消费类和/或民用类电子产品。
3. 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
4. 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。
5. 转售、应用、出口时请遵守中国、美国、英国、欧盟等国家、地区和国际出口管制法律法规。

联系方式

公司名称:	深圳市旭茂微电子科技有限公司
corporate name:	Shenzhen Xumao Microelectronics Co., Ltd
公司地址:	深圳市龙岗区坂田街道环城南路 15 号恒大都会广场 1 栋 405 室
Company address:	Room 405, Building 1, Hengdu Metropolis Plaza, No. 15 Huancheng South Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
生产商:	四川旭茂微电子有限公司
Manufacturer:	Sichuan Xumao Micro Technology Co., Ltd
生产商地址:	四川省遂宁市射洪县经济开发区河东大道
Manufacturer address:	Hedong Avenue, Economic Development Zone, Shehong County, Suining City, Sichuan Province
杭州办事处:	浙江省杭州市余杭区博园路 1 号杭州电子市场西区 3E136
Hangzhou Office:	3E136, West Zone, Hangzhou Electronic Market, No.1 Boyuan Road, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
中山办事处:	广东省中山市古镇镇曹二文化路一街 6 巷 2 号 1 楼
Hangzhou Office:	1st Floor, No. 2, Lane 6, Cao'er Culture Road, Guzhen Town, Zhongshan City, Guangdong Province
广州办事处:	广东省广州市增城区宁西街香山大道 42 号雄兴孵化 1 栋 1305
Hangzhou Office:	Room 1305, Building 1, Xiongxing Incubation, No. 42 Xiangshan Avenue, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou City, Guangdong Province